

# PCN

## Produkt Änderungs-Information

( product change notification)

|             |            |
|-------------|------------|
| Datum/date: | 16.04.2024 |
|-------------|------------|

Aufgrund einer / due to a :

- Serienlieferung innerhalb der letzten 12 Monate / serial delivery within last 12 months  
oder IMDS Eintrages
- Musterlieferung / Musterbestellung innerhalb der letzten 12 Monate / sample delivery within last 12 months  
oder IMDS Eintrages

**informieren wir Sie über eine Änderung in unserem Lieferprogramm.**

we inform about a change in our product range.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Serie / Artikel</b> | <b>9014-50-60-TR</b> |
| Series / Item          |                      |

- Produktänderung**  
product change  
Am angeführten Produkt ändern sich die in der Detailinfo beschriebenen Eigenschaften.  
At the mentioned product, following product properties will change as described in the detailed information.

Detailinfo/ detail information:

**Aufgrund der Planung der Einstellung der Glanz-Zinnfertigung des Galvanik-Lieferanten unserer chinesischen Produktion ist das Produkt in Zukunft nur noch in Matt-Zinn lieferbar.**

**Die Umstellung wird bis Ende 2024 durchgeführt.**

**Der IMDS Eintrag muss aufgrund der gleichen prozentualen Substanzen-Angaben und der Gleichbehandlung von Glanz- und Mattzinn nicht geändert zu werden.**

**Die Matt-Zinn Beschichtung ist grundsätzlich weniger empfindlich für eine Whiskerbildung, zeigt eine bessere Lötbarkeit und ist gegenüber Umwelteinflüssen der Lagerung unempfindlicher.**

**Due to the planning of the cessation of the bright tin production of the electroplating supplier of our Chinese production in the future, the product can only be produced or delivered in matte tin.**

**The change will be completed by the end of 2024.**

**The IMDS entry does not need to be changed. There is no distinction between bright and matte tin here.**

**The matte tin coating is generally less sensitive to whisker formation and shows better results, solderability and is less sensitive to environmental influences during storage.**